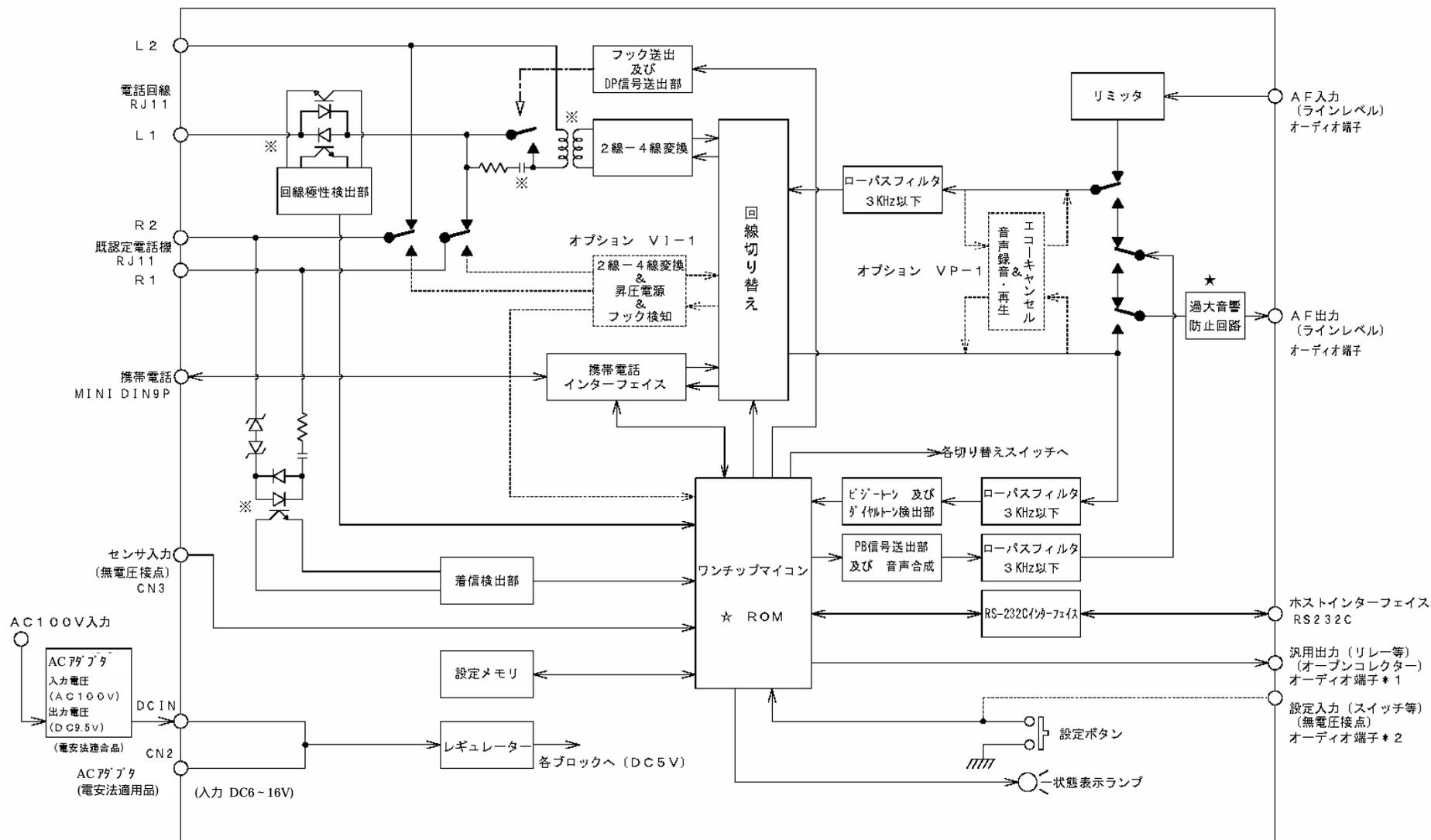


TK-1230B ブロック図



※はDC分離を示す
 ★はROM焼き付けにて技術基準第11条、第18条を担保する
 ★は第7条 過大音響衝撃吸収素子部
 点線部分はオプション

* 1 AF出力の②に出力
 * 2 AF入力②から入力 (JP2を2-3間ジャンパー時)

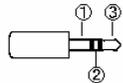


図 8